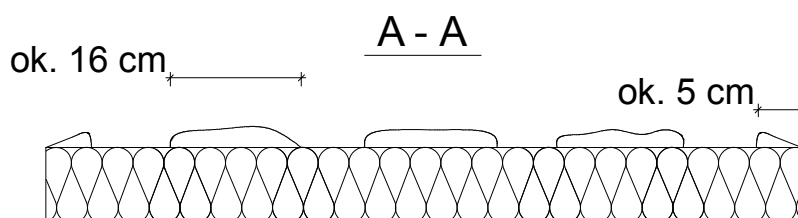
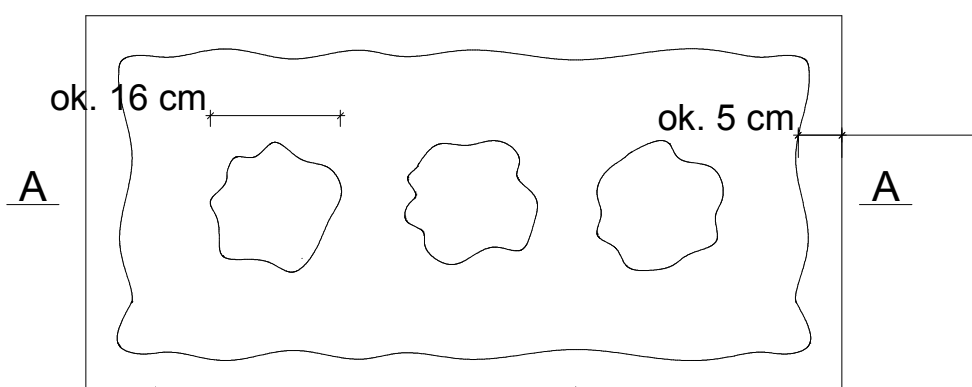
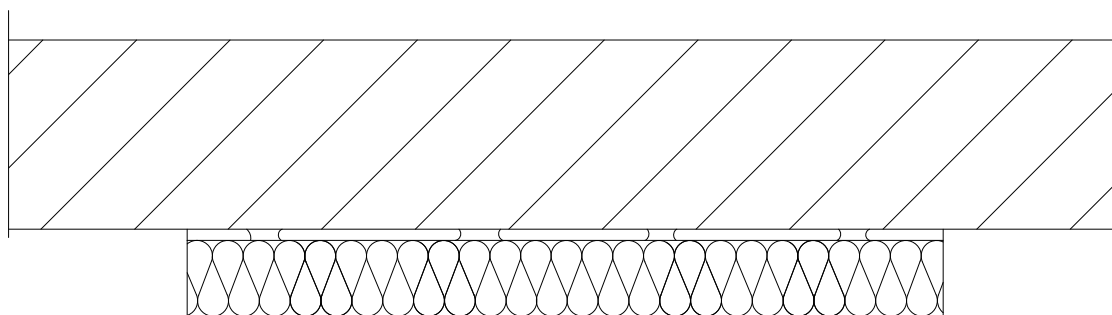


Detal 1

Sposób klejenia płyt izolacji termicznej.



$$P_e/P \times 100 \% \geq 40 \%$$

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia płyty termoizolacyjnej do podłoża

P - powierzchnia płyty termoizolacyjnej przylegająca do ściany

UWAGA:

Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podłoży nienasiąkliwych i drewnopochodnych, lub zapraw klejowych do zmieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych.

Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej.

Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody pasmowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placiki zaprawy wielkości dłoni.

Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10 mm).



PHU KOLIBER EWA MIŚKÓW - JANIŁ
BIURO UL. SMOLEŃSK 224A 31-112 KRAKÓW

TEMAT:	PROJEKT REMONTU I DOCIEPLENIA ELEWACJI PODWÓRKA W BUDYNKU UNIwersYTETU ROLNICZEGO w KRAKOWIE		
INWESTOR:	UNIwersYTET ROLNICZY w KRAKOWIE		
ADRES:	AL. MICKIEWICZA 21, KRAKÓW DZ. NR 5/4, OBRĘB 62, J. EWID. ŚRÓDMIEŚCIE		
AUTOR:	MGR INŻ. ARCH. EWA MIŚKÓW - JANIŁ NR EWID. UPR. MPOIA 014/2013		DATA: CZERWIEC 2014
WSPÓŁPRACA:	MGR INŻ. ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI		NR RYS.
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. ARCH. KAROLINA MIŚKÓW - BARSZCZEWSKA NR EWID. UPR. 194/2001		D.1
NAZWA RYS.:	DETAL D1	STADIUM PW	SKALA